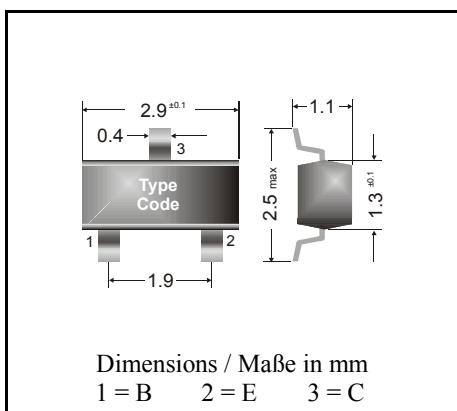


NPN

### Surface mount Si-Epitaxial PlanarTransistors Si-Epitaxial PlanarTransistoren für die Oberflächenmontage

NPN



Power dissipation – Verlustleistung	250 mW
Plastic case Kunststoffgehäuse	SOT-23 (TO-236)
Weight approx. – Gewicht ca.	0.01 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	

**Maximum ratings ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )****Grenzwerte ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )**

		BC 846	BC 847/850	BC 848/849
Collector-Emitter-voltage B open	$V_{CE0}$	65 V	45 V	30 V
Collector-Base-voltage E open	$V_{CB0}$	80 V	50 V	30 V
Emitter-Base-voltage C open	$V_{EB0}$	6 V		5 V
Power dissipation – Verlustleistung	$P_{tot}$		250 mW <sup>1)</sup>	
Collector current – Kollektorstrom (DC)	$I_C$		100 mA	
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom	$I_{CM}$		200 mA	
Peak Base current – Basis-Spitzenstrom	$I_{BM}$		200 mA	
Peak Emitter current – Emitter-Spitzenstrom	- $I_{EM}$		200 mA	
Junction temperature – Sperrschiittemperatur	$T_j$		150°C	
Storage temperature – Lagerungstemperatur	$T_S$		- 65...+ 150°C	

**Characteristics ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )****Kennwerte ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )**

	Group A	Group B	Group C	
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis <sup>2)</sup> $V_{CE} = 5 \text{ V}, I_C = 10 \mu\text{A}$ $V_{CE} = 5 \text{ V}, I_C = 2 \text{ mA}$	$h_{FE}$  $h_{FE}$	typ. 90  110...220	typ. 150  200...450	typ. 270  420...800
h-Parameters at $V_{CE} = 5\text{V}$ , $I_C = 2\text{mA}$ , $f = 1\text{kHz}$ Small signal current gain Kleinsignal-Stromverstärkung	$h_{fe}$	typ. 220	typ. 330	typ. 600
Input impedance – Eingangs-Impedanz	$h_{ie}$	1.6...4.5 kΩ	3.2...8.5 kΩ	6...15 kΩ
Output admittance – Ausgangs-Leitwert	$h_{oe}$	18 < 30 μS	30 < 60 μS	60 < 110 μS
Reverse voltage transfer ratio Spannungsrückwirkung	$h_{re}$	typ. 1.5 * 10 <sup>-4</sup>	typ. 2 * 10 <sup>-4</sup>	typ. 3 * 10 <sup>-4</sup>

<sup>1)</sup> Mounted on P.C. board with 3 mm<sup>2</sup> copper pad at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß

<sup>2)</sup> Tested with pulses  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , Schaltverhältnis ≤ 2%

Characteristics ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )Kennwerte ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )

		Min.	Typ.	Max.
Collector saturation volt. – Kollektor-Sättigungsspannung <sup>1)</sup> $I_C = 10 \text{ mA}, I_B = 0.5 \text{ mA}$ $I_C = 100 \text{ mA}, I_B = 5 \text{ mA}$	$V_{CEsat}$ $V_{CEsat}$	– –	90 mV 200 mV	250 mV 600 mV
Base saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung <sup>1)</sup> $I_C = 10 \text{ mA}, I_B = 0.5 \text{ mA}$ $I_C = 100 \text{ mA}, I_B = 5 \text{ mA}$	$V_{BEsat}$ $V_{BEsat}$	– –	700 mV 900 mV	– –
Base-Emitter voltage – Basis-Emitter-Spannung <sup>1)</sup> $V_{CE} = 5 \text{ V}, I_C = 2 \text{ mA}$ $V_{CE} = 5 \text{ V}, I_C = 10 \text{ mA}$	$V_{BEon}$ $V_{BEon}$	580 mV –	660 mV –	700 mV 770 mV
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom $I_E = 0, V_{CB} = 30 \text{ V}$ $I_E = 0, V_{CB} = 30 \text{ V}, T_j = 150^\circ\text{C}$	$I_{CB0}$ $I_{CB0}$	– –	– –	15 nA 5 $\mu\text{A}$
Emitter-Base cutoff current – Emitterreststrom $I_C = 0, V_{EB} = 5 \text{ V}$	$I_{EB0}$	–	–	100 nA
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz $V_{CE} = 5 \text{ V}, I_C = 10 \text{ mA}, f = 100 \text{ MHz}$	$f_T$	100 MHz		–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität $V_{CB} = 10 \text{ V}, I_E = i_e = 0, f = 1 \text{ MHz}$	$C_{CB0}$	–	3.5 pF	6 pF
Emitter-Base Capacitance – Emitter-Basis-Kapazität $V_{EB} = 0.5 \text{ V}, I_C = i_c = 0, f = 1 \text{ MHz}$	$C_{EB0}$	–	9 pF	–
Noise figure – Rauschzahl $V_{CE} = 5 \text{ V}, I_C = 200 \mu\text{A}$ $R_G = 2 \text{ k}\Omega, f = 1 \text{ kHz},$ $\Delta f = 200 \text{ Hz}$	BC 846... BC 848 BC 849/850	F F	– –	2 dB 1.2 dB
	BC 849 BC 850	F F	– –	1.4 dB 1.4 dB
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft			$R_{thA}$	420 K/W <sup>2)</sup>
Recommended complementary PNP transistors Empfohlene komplementäre PNP-Transistoren				BC 856 ... BC 860
Marking of available current gain groups per type Stempelung der lieferbaren Stromverstärkungsgruppen pro Typ		BC 846A = 1A BC 847A = 1E BC 848A = 1J	BC 846B = 1B BC 847B = 1F BC 848B = 1K	BC 847C = 1G BC 848C = 1L
			BC 849B = 2B BC 850B = 2F	BC 849C = 2C BC 850C = 2G

<sup>1)</sup> Tested with pulses  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$  – Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , Schaltverhältnis  $\leq 2\%$ <sup>2)</sup> Mounted on P.C. board with  $3 \text{ mm}^2$  copper pad at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit  $3 \text{ mm}^2$  Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß